

Riadenie kvality ISO 9001:2008

Kódovanie: TFKD001SK

ID 1559

Revízia: 12

Povolenie: 27/06/2018

Lepidlá

na celoplošné lepenie podlahových krytín Design+



Povolené lepidlá na celoplošné lepenie podlahových krytín Design+

Výrobca lepidla	Lepidlo (označenie výrobku)	Zúbková špachtľa na lepidlové lôžko	Kontakt
Bostik	Parfix Eco Plus (lepidlo na báze silanu)	B11/B15	0049 / 5425 801 0
Murexin	X-Bond MS K539 (lepidlo na báze silanu)	B3/B11/B15	0043 / 2622 27401 0
Kiesel	Okalift Super Change (systém) + Bakit ESP (silánové lepidlo)	B11/B15	0049 / 711 93134 0
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (Acrylic Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	0044 / 1538361633
	Styccobond F74 (Polyurethane Flooring Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel 2,0mm x 5mm V-notched trowel	
	Styccobond F81 (Epoxy Flooring Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	
	Styccobond F84 (Two Part Reactive Adhesive)	1,5mm x 5mm V-notched trowel	
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)	B3 / B11	0049 / 724462-0
	Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)	B3 / B11	
Thomsit			0049 / 211 797-0
	P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF	B3 B3	
Mapei	Ultrabond Eco S940 1K	B2	0049/2041 77208-0
	Ultrabond Eco S948 1K	B2	
	Ultrabond Eco S968 1K	B2	
PCI	SMP-Parkettkleber PAR365	B 11	0049 / 821 5901-171
Chemos	PU45	B1- B3	00421 / 948 218 002
Soudal	Fix all Floor &Wall	B3 / B5	0049 / 214 6904-0

Povolenie predtým uvedených lepidiel sa zakladá na rozsiahlych pokusoch a skúškach výrobcov. Vzhľadom na rôzne podmienky použitia nemožno z uvedených údajov a prevedení vyvodzovať žiadne nároky na záručné plnenie. Okrem toho nenesieme žiadnu zodpovednosť za použitie konkrétnych prostriedkov na lepenie. Odporúčame výber/použitie lepidla s nízkou hodnotou emisíí a/alebo doplnkového výrobku.

Všeobecné pokyny

Cieľom nasledujúcich pokynov a platných predpisov pre spracovanie je pri celoplošnom lepení k podkladu dosiahnuť dokonalý vzhľad podlahových krytín Design+ – po technickej, ako aj vizuálnej stránke.

Je potrebné dodržiavať všetky pokyny výrobcu lepidla, ako napríklad čas nanášania a schnutia. Lepidlo je treba celoplošne naniesť pomocou odporúčanej zúbkovej špachtle. Vo všeobecnosti platí nasledujúce pravidlo: V lepidlovom lôžku nesmú vzniknúť vynechané miesta a v prípade potreby je treba systematicky aplikovať základné alebo tmelové nátery, pretože trvácnosť a optimálny výsledok kladenia zabezpečia len kompatibilne upravené stavebné materiály. Okrem toho je nevyhnutné dodržiavať všetky pokyny v návode na kladenie podláh EGGER Design+ alebo Megafloor Design+. Ďalšie informácie vám poskytne technický servis pre zákazníkov spoločnosti EGGER Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG alebo servis pre zákazníkov výrobcu daného lepidla.

Pokyny na kontrolu a prípravu:

Vo všeobecnosti platí nasledujúce pravidlo:

- Dodávateľ podlahárskych prác musí v rámci svojej povinnosti vykonať kontrolu a povinnú starostlivosť pred kladením a presvedčiť sa tom, že podklad určený na kladenie vykazuje nevyhnutnú pripravenosť na kladenie.
- Podklad, na ktorom sa majú vykonať podlahárske práce, má byť v súlade s normami DIN 18365 a DIN 18202 rovný, suchý, čistý, zbavený separačných prostriedkov, bez prasklín, odolný proti ťahu a tlaku. (Čo sa týka požiadavky na rovnosť, je treba dodržiavať požiadavku ≤ 2 mm/m, ako sa uvádza v návode na kladenie Design+.)
- Osoba vykonávajúca podlahárske práce musí akékoľvek „pochybnosti“ nahlásiť písomnou formou, napr. keď podklad nie je pripravený na kladenie, tzn. vykazuje nedostatky alebo vzhľadom na jeho konštrukciu možno predpokladať vznik škôd na vrchnej vrstve.
- V prípade, že podklad nedisponuje rovným povrchom vhodným na kladenie, je nevyhnutné systematicky naniesť podkladový náter a/alebo tmel.
- Podlahu treba v každom prípade obrúsiť a povysávať technickým vysávačom.
- Staré podlahové krytiny nie sú vhodné na celoplošné lepenie.

Skladovanie lepidiel:

Pri skladovaní lepidiel treba dbať na to, aby neboli vystavené poveternostným vplyvom. Ideálne je skladovanie vo vykurovaných, suchých priestoroch, v ktorých nie je prúvanie, pri relatívnej vlhkosti vzduchu > 40 až $< 70\%$ a teplote vzduchu $15 - 18$ °C. Skladovanie v exteriéri alebo otvorenom sklade sa neodporúča.

Ďalšie dokumenty:

- List technických údajov: Podlahové krytiny EGGER Design+ a Megafloor Design+
- Návod na kladenie: Podlahové krytiny EGGER Design+ a Megafloor Design+
- Listy technických údajov uvedených lepidiel

Čas tuhnutia/schnutia lepidiel

Výrobca lepidla	Lepidlo (označenie výrobku)	Chôdza po podlahe/používanie podlahy najskôr po	Silnejšie zataženie
Bostik	Parfix Eco Plus (lepidlo na báze silanu)	24 hodín	36 hodín
Murexin	X-Bond MS K539 (lepidlo na báze silanu)	24 hodín	36 hodín
Kiesel	Okalift Super Change System)	24 hodín	36 hodín
F.Ball & Co. Ltd.	Styccobond F44 (Acrylic Adhesive)	24 hodín	-
	Styccobond F74 (Polyurethane Flooring Adhesive)	48 – 72 hodín	48 – 72 hodín
	Styccobond F81 (Epoxy Flooring Adhesive)	24 hodín	3 – 7 dni
	Styccobond F84 (Two Part Reactive Adhesive)	12 hodín	5 – 7 dni
Kleiberit	Kleiberit 583.5 (STP-adhesive)	48 hodín	-
	Kleiberit 584.0 (STP-adhesive)	fast setting	-
Thomsit			
	P 625 PARKETT-2-K-PUR-KLEBER	24 hodín	-
	R 710 POLYURETHAN-KLEBSTOFF	8 hodín	-
Mapei	Ultrabond Eco S940 1K	okolo 12 hodín	
	Ultrabond Eco S948 1K	okolo 12 hodín	
	Ultrabond Eco S968 1K	okolo 12 hodín	
PCI	SMP-Parkettkleber PAR365	24 hodín	3 dni
Chemos	PU 45	24 hodín	
Soudal	Fix all Floor & Wall	24-48 hodín	

Poznámka o predbežnosti:

Tieto pokyny na spracovanie boli vypracované podľa najlepšieho vedomia a mimoriadne dôkladne. Údaje sa zakladajú na skúsenostiach z praxe, ako aj vlastných pokusoch a zodpovedajú nášmu aktuálnemu stavu vedomostí. Slúžia len ako informácia a nie sú žiadnym príslubom o vlastnostiach výrobku alebo vhodnosti na určité účely použitia. Za tlačové chyby, chyby noriem a omyly nenučíme. Vzhľadom na neustály vývoj podlahových krytín EGGER Design+, ako aj zmeny noriem a dokumentov verejného práva nevylučujeme technické zmeny. Aj preto obsah tohto technického listu nemožno považovať za návod na použitie alebo právne záväzný dokument. V zásade platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky.